

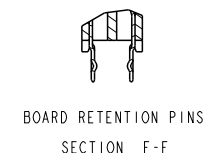
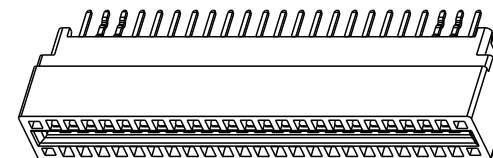
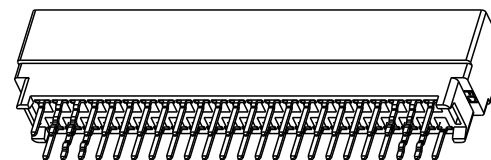
NOTE:

- 1. Material:
 - HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC, UL 94 V-0 FLAME RETARDANT.
 - TERMINAL: HIGH CONDUCTIVITY COPPER ALLOY. PLATING SPEC AS BELOW:
 - Ni 50u" UNDER PLATED.
 - Au 30u" OVER CONTACT AREA.(ONE SIDE)
 - Matte Tin 120u" OVER SOLDERING AREA.)
- 2. PACKING SPEC. GS-14-937.
- 3. PRODUCT SPEC. GS-12-338.
- 4. PART NUMBER SCHEME:(EX. 10046971-038 LF)

LEAD FREE

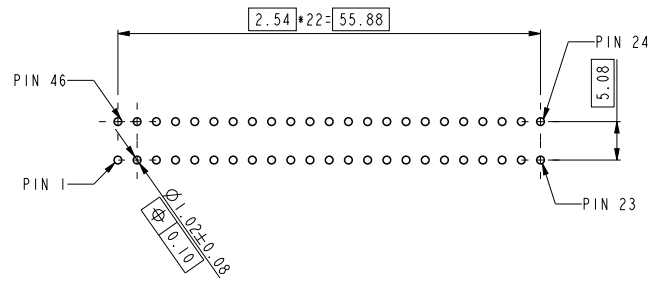
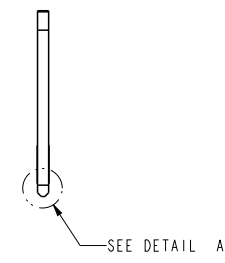
- 5. PART NUMBER 10046971-038LF MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVE AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008. THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 10 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION WITH A CIRCUIT BOARD.

| REV | ECN NUMBER | REV'D BY | DATE |
|-----|------------|----------|------------|
| A | - | HZ | 2012-01-02 |
| | | | |
| | | | |



Copyright FCI.

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|-------|---|------------|----------------|----------|----------------|---------|--------|--------|-----------|------------|
| spec ref | * | dr | Wei-Long Zhang | 2011/12/07 | projection | mm ←→ | size | A4 | scale | 1.000 | | |
| tolerance std | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED | eng | Wei-Long Zhang | 2012/01/03 | | | product family | PEC | ecn no | - | rel level | Released |
| | | chr | Eleven Hu | 2012/01/04 | | | | surface | ✓ | linear | | 0.X ± 0.50 |
| angular | 0° ± 2° | title | POWER EDGE CONNECTOR OF VERTICAL TYPE (23PX2) | | | dwg no | 10046971-038 | | rev | A | | |



RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT
AND THE THICKNESS IS 3.18mm



Copyright FCI.

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|-------|----------------|-------------|----------------|-------------------------|------------------------|----------|--------------|-------|
| spec ref | * | dr | Wei-Long Zhang | 2011/12/07 | projection | mm ←→ | size | A4 | scale | 1.000 |
| tolerance std | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED | eng | Wei-Long Zhang | 2012/01/03 | | | ecn no | - | | |
| | | chr | Eleven Hu | 2012/01/04 | | | | | | |
| surface | ✓ | appr | Pei-Ming Zheng | 2012/01/04 | product family | PEC | rel level | Released | | |
| | linear | 0.X | ± 0.50 | | title | POWER EDGE CONNECTOR OF | | dwg no | 10046971-038 | |
| | | 0.XX | ± 0.25 | | | cat. no. | Product - Customer Drw | | sheet 2 of 2 | |
| | | 0.XXX | ± 0.13 | | | | VERTICAL TYPE (23PX2) | | | rev |
| | angular | 0° | ± 2° | www.fci.com | | | | | | |

PrdE File - REV C - 2009-06-09

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9